**杭州电子科技大学“2023微分几何学术研讨会”回执**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | | | 性别 |  | 教师/研究生 |  |
| 单位名称 | |  | | | | 联系电话 |  |
| 电子邮箱 | | |  | | | | |
| 到达时间 | | |  | | | 离开时间 |  |
| 到达航班/车次 | | |  | | | 离开航班/车次 |  |
| 其他建议 | | |  | | | | |

请您填写附件信息务必于10月20日前发送至张棣老师： [zhangdi5727@163.com](mailto:zhangdi5727@163.com) [并抄送xiaqiaoling@hdu.edu.cn](mailto:并抄送xiaqiaoling@hdu.edu.cn)